Family list

1 family member for: JP58061663

Derived from 1 application

1 MANUFACTURE OF SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Inventor: OOHASHI KOUZOU; OZAKI MASAYOSHI Applicant: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

(+8) **Publication info: JP58061663 A** - 1983-04-12

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## MANUFACTURE OF SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Patent number: JP58061663 Publication date: 1983-04-12

Inventor: OOHASHI KOUZOU; OZAKI MASAYOSHI
Applicant: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Classification:

- international: H04N5/335; H01L21/304; H01L27/146; H01L29/78;

H04N5/335; H01L21/02; H01L27/146; H01L29/66;

(IPC1-7): H01L27/14; H01L29/78; H04N5/30

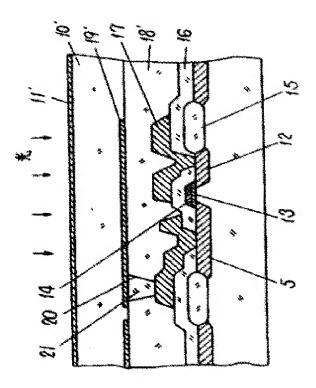
- european: H01L27/146P4

Application number: JP19810161568 19811008 Priority number(s): JP19810161568 19811008

Report a data error here

## Abstract of JP58061663

PURPOSE:To contrive the great reduction of dark currents, by polishing the surface of a layer insulating film flat, when providing a photoconductor film as a photoelectric conversion means on a semiconductor substrate wherein an MOS element for a scanning means is incorporated. CONSTITUTION: The insulator 18' of SiO2, etc. is deposited on an FET thicker than the surface unevenness of the MOSFET as the scanning means, and then the surface thereof is polished by the impalpable powder of Ce oxide, etc. resulting in a flatness. Next, an aperture 20 is opened on the layer 18' and filled with conductive material 21 and connected to the Al film insulated for each FET, and thereafter the photoconductive film 10' of ZnSe, etc. is deposited and covered with a transparent conductive film 11. Since the photoconductive film 10' is homongeneous in thickness over the entire region without sharp stepwise differences, the dark current is greatly reduced, the incident light is absorbed mostly by the film 10', and accordingly the generation of blooming or smear can be prevented.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A)

昭58-61663

Mnt. Cl.<sup>3</sup>
 H 01 L 27/14
 29/78
 H 04 N 5/30

庁内整理番号 6819--5F 7377--5F 6940--5C ❸公開 昭和58年(1983)4月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## ❷固体撮像装置の製造方法

②特 額 昭56-161568

**20出 願 昭56(1981)10月8日** 

70発 明 者 大橋孝造

門真市大字門真1006番地松下電子工業株式会社内

識別記号

切発 明 者 尾崎正義

門真市大字門真1006番地松下電子工業株式会社内

門真市大字門真1006番地

⑪出 願 人 松下電子工業株式会社

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

on a A har read h

明 細 :

2 発明の名称
 6 保保操像装置の製造方法

#### 2、特許請求の範囲

多数のアドレス用MOSトランジスタをつくり込んだ半導体指板上に履問絶縁膜を設け、この絶線膜上に前記MOSトランジスタのソース電廠部またはドレイン電廠部に電気的に接続された場子を引き出して同端子上に光導電膜を設けるにさいし、前記絶縁膜の表面を平慢に研磨することを特徴とする関体操像装置の製造方法。

## 3、発明の詳細を説明

本発明は、走査手段としてのMOSトランジス ク群をつくり込んだ半導体基板上に、光電変換手 段としての光導電膜を配設した二階壁構造の間体 振像装置の製造方法に関する。

かかる二階建構造の間体操像装置は、光電変換 部と走査部とを単一の半導体基板上に並殺した間 体操像装置に比して光電変換部の占有面積が格段 に大きく、高感度特性を得ることができる。しか し、走査用MOSトランジスタ群をつくり込んだ 埋 半導体基板の表面は平相でないから、この基板表面にスパッタまたは蒸着法により形成された光線 電機にも多数の凹凸を生じ、暗電流が大きい値を 示すという欠点があった。

これを図面により説明すると、第1図において
1は水平走査回路部、2は垂直走査回路部、3は
アドレス部、4はアドレス別M 0 S トランジスタ、
5 は同M 0 S トランジスタのソース電極部、6 は
垂直選択用アドレスライン、7 は水平透択用アドレスライン、7 は水平透択用アドレスライン、7 は水平透沢用アドレスの略全域に加速では、8 は水平透沢の略全域にない。9 は出力線を示すように光明ないのいでは、この光導電機1 0 がでドレス用M 0 S トランジスタイのドレインのの表面上には透明導電膜1 1 が形成されて
で、第一へ表面上には透明導電膜1 1 が形成されて
で、光明では透明によりに変形にないます。1 3 はゲート酸、1 4 はボリション
を添からなるゲート電極、1 5 は素子間分離用酸化
で、1 6 は第1 層間絶縁膜、1 7 はアルミニウム

等からなる金属電機、18は厚さ約0.6~0.8 µ の第2層間絶線膜、19はソース電機器に対して 光導電膜を電気的に接続するための金属または半 原体からなる導電膜を示す。

このような電機構成では、光線電照10の下地となる走産基板の表面に、15~34にも達する高さの尖鏡な政策を多数生じ、したがって光線電膜10にも多数の問題を生じる。そして、光線電膜10をたとえば2nSe.CdTe,2nTe,In<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>からなる材料で形成した場合の暗電流は数100nA/cd に速するのであり、この値は、通常の服像件の平輝なフェースブレート上に蒸着された間値光線電膜の暗電流2~6nA/cdに比して烙段に大きい。この理由は、光線電膜10の同曲部に本籍なエネルギー準値を生じることと、光線電膜の不連続性に起倒していると考えられる。

本発明は、前述のような従来の欠点を除去する ものであり、本発明の関体操像装置の製造方法を 以下図価に示した実施例とともに説明する。

第3圏に示す電機構成が第2圏に示した電機構

第2層間絶経験18を前途のようにして形成したのち、との機18に孔2〇なアドレス用Mのよう形成する。孔2〇はアドレス用Mの引力のより形成する。孔2〇は常電材料21で、変換に造技術により、た機関する。ただし、があっき技術をはスパッタ快を範囲するとががられる。このはながり、なり、変換を変換を表がある。なが、クなどは、必要を変換を表がある。とのはスパックとにより走査基板上全域に形成し、とのなるので、前途の表面である。との表面であるのであり、前途の表面がある。との表面があるのはは材料21を残留させる。

孔20 に導電材料21を充塡したのち、この将 電材料21 に電気的に接触する導電戦19 を形成 する。導電戦19 は、アルミニウム・チタン・モ リブデン・ニオブ・クロム・酸化インジウム・シ リコンまたはゲルマニウム等からなり、MOSト ランジスタととに絶縁されている。将電戦19 を 形成したのち、光導電戦10 を一様に形成する。 取と異なるところは、主として、第2層間絶縁傾 1 名が平世を表面を有し、光均電膜1 0 が全域に わたり略均一な厚さを有していることである。第 2 層間絶縁膜1 8 は、たとえば SiO2 等の絶縁物 をスパッタまたは蒸着法により3 4 程度の厚地に 形成したのち、この絶縁膜の凹凸表面を平地に研 夢することにより得られる。前記研磨の研磨剤と しては、たとえば酸化セリウム微粉を用いること ができる。

第2層間絶縁

「8′の他の形成方法によれば、 焼またはボロンを含む \$102 を熱分解して3 μ程 度の厚さの絶縁 腕を変ず形成し、しかるのち、この 機の凹凸表面を平積に研究する。また、合成樹 脂等から有機物質を塗布して得られた絶縁 膜の表面を研磨してもよい。いずれにしても、最初に形 或する絶縁 鞭は、その下地表面の凹凸段差よりも 大きいす度の厚みを有していることが重要である。 なお、第2層間絶縁膜1 8′は単一の層でなくても よく、複数種類の絶縁層を堆積形成したものであってもよい。

光導電験10′としては、たとえば Znse、ZnTe、 CdTe および In2Te3からなるもの、あるいは 水素化シリコンを主成分とするものなどを用いる ことができる。

本発明の他の実施例を第4図に示す。この場合、第2層間絶縁膜18を前述と同様の護額で形成したのち、MOSトランジスクのソース電像部5に遠する深さの孔20を形成するのであるが、この孔20を上方で開くテーバ付きのものとなしている。かかるテーバ付きの孔20は、エッチング液の組成を適当に選ぶたとによって得られる。本例では、孔20の入口が朝鮮に緩やかに開くので、導電機19の下地変面に尖鏡な凹凸段差を生じることがなく、したがって、前述のような導電材料えることがなら、したがって、前述のような形成しているにもかかわらず、暗電流を小さい値に抑えることができる。

第6図に示す本発明の他の実施例では、第2層 間絶縁続1 8を形成する前の段階で、ソース電極

特開昭58~61663(3)

部5の延展電機たる金銭電廠17上に、まず出換 専電体21を形成し、しかるのち、第2層間絶線 戦18を形成している。凸状導電体21の高さは、 金銭電廠17を形成した直後の追査基板表面の門 のの凸部よりは少なくとも0.2 μは高く形成され でいる。ただし、金銭電板17自体の一部分を他 よりも高く形成することによって凸状導電体21 に代えるととができる。第2層間絶線戦18年21 はと開媒の要額で形成するのであるが、その表面 を研磨することによって凸状導電体21の質部が を研磨することによって凸状導電体21の質部が 変出するので、この鍵出が得られたところで、導 電戦19を形成し、ついて、光導電戦10分かよび 透明導電戦11を形成する。

さらに本発明の他の実施例によれば、第2層間 絶縁膜の表面を平担に研磨したのち、ソース電極 部またはその延慢電極部に向けて、アルミニタム などの金属のイオンを加速器で注入し、これによ って、ソース電極の実質的リード線を第2層間絶 縁 戦上に導くこともできる。

前述の実施例では、光導電膜をMOSトランジ

ソース電極部、10,10′·····光導電膜、12···

··ドレイン電極部、16·····第1層固絶緑膜、
17····金靏電極、18,18′·····第2層間絶緑
膜、19,19′·····導電膜。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

スタのソース電極帯に接続したが、これは同トランジスタのドレイン電極帯に接続してもよいのは 勿論である。また、MOS形走査同路に代えて CCDやCPD等を用いることができる。

本発明の関体機像装置は前述のように構成されるので、光導電膜の厚さを全域にわたって略均等ならしめることができ、暗電流を大幅に低減することができる。また、入射光の殆んどが光導電膜に吸収され、ブルーミングやスミアの発生が押えられる。

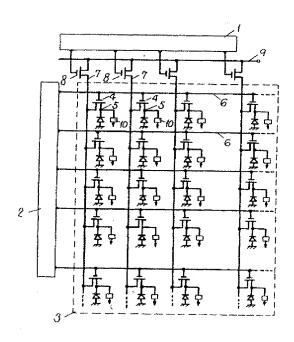
さらに、カラー扱像用に適用した場合、カラーフィルタまたはカラーフィルタ形成板と光導電機との平行性が良好となり、混色の発生を防止できる利点がある。

## 4. 図面の簡単な説明

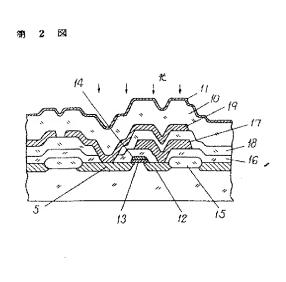
第1図は従来の原体機像装置の電気周路図、第 2図は同装置の一部分の側断而図、第3図ないし 第5図は本発明を実施した周体撮像装置の側断而 図である。

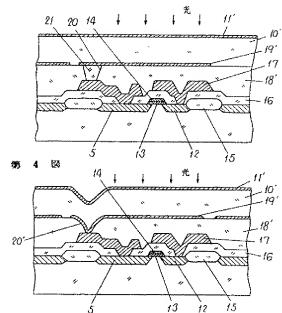
4 ·····アドレス用MOSトランジスタ、 5 ·····

#### 第 1 図



第 3 図





203 5 k⊿i

